

无锡泰连芯科技有限公司

TLX244T 型
具有三态输出的八通道缓冲器 / 驱动器

2024 年 06 月

具有三态输出的八通道缓冲器 / 驱动器

1 特性

- 电源电压范围：4.5V ~ 5.5V
- 三态输出驱动总线线路
- 低功耗：40μA I_{cc}(最大值)
- 兼容 TTL 输入
- V_{CC} 隔离：如果 V_{CC} 位于 GND，则两个端口都处于高阻抗状态
- I_{OFF}：支持部分断电模式操作
- 工作温度范围：-55°C ~ +125°C
- 封装：TSSOP20、SOP20

2 应用

- 服务器
- LED 显示屏
- 网络交换机
- 电力基础设施
- 电机驱动器
- I/O 扩展器
- 测试和测量仪器

3 概述

TLX244T 由两个 4 位缓冲器或驱动器组成，具有单独的输出使能（ $\overline{OE}$ ）输入。三态输出由输出使能输入 $1\overline{OE}$ 和 $2\overline{OE}$ 控制。 $\overline{OE}$ 高电平导致输出处于高阻抗状态。当 $\overline{OE}$ 低电平时，器件将数据从输入 A 传递到输出 Y。电源电压工作范围为 4.5V 至 5.5V。

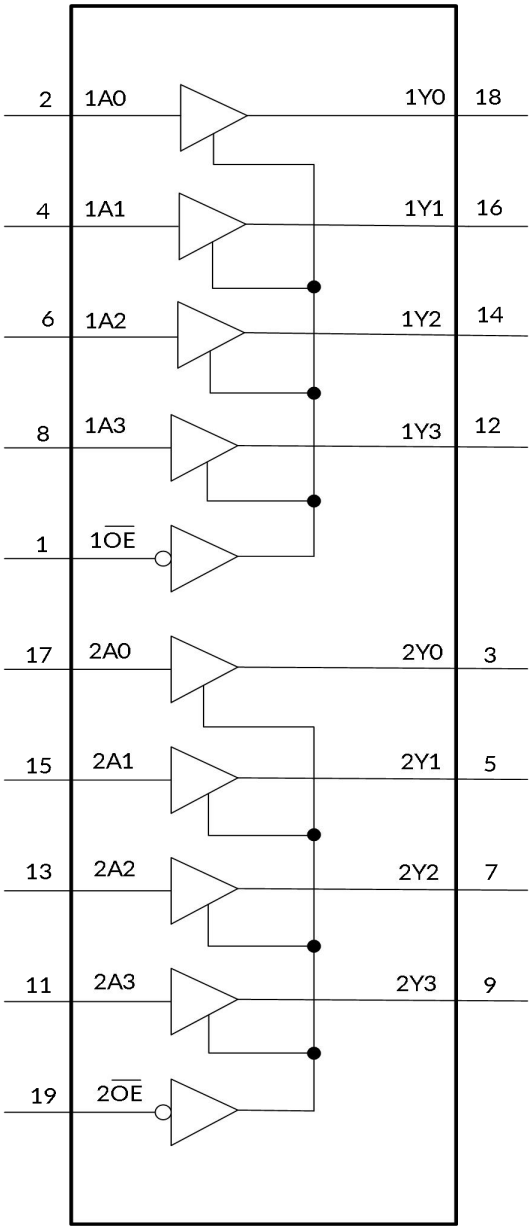
质量等级：军温级&企军标

器件信息 (1)

型号	封装	封装尺寸 (标称值)
TLX244T	TSSOP20	6.50mm×4.40mm
	SOP20	12.80mm×7.50mm

(1) 详细的订单型号说明，请参考数据表后的封装选项部分。

4 功能框图



功能表

输入		输出
OE	A 端口	Y 端口
L	H	H
L	L	L
H	X	Hi-Z

注意:

H=高电平

L=低电平

X=无关

Z=高阻抗关闭状态

目录

1 特性	2
2 应用	2
3 概述	2
4 功能框图	3
5 修订历史	5
6 封装和订单说明 ⁽¹⁾	6
7 引脚定义和功能	7
8 规格	8
8.1 绝对最大额定参数	8
8.2 ESD 等级	8
8.3 推荐工作条件	9
8.4 典型电气参数	10
8.5 开关特性	11
8.6 工作特性	11
8.7 典型参数曲线	11
9 参数测量信息	12
10 详细说明	13
10.1 概览	13
10.2 特性说明	13
11 应用与设计	14
11.1 应用信息	14
11.2 典型应用电路	14
11.3 设计要求	14
12 电源建议	14
13 PCB 版图设计	15
13.1 PCB 布局设计注意事项	15
13.2 PCB 布局示意图	15
14 封装规格尺寸	16
15 包装规格尺寸	18

5 修订历史

注意: 更新前的版本页码可能与当前版本不同。

版本	更新日期	变更项目
A.1	2023/04/24	正式版
A.2	2023/09/06	更新封装规格尺寸
A.2.1	2024/02/26	修改包装命名
A.3	2024/05/17	更新包装规格尺寸关键参数表

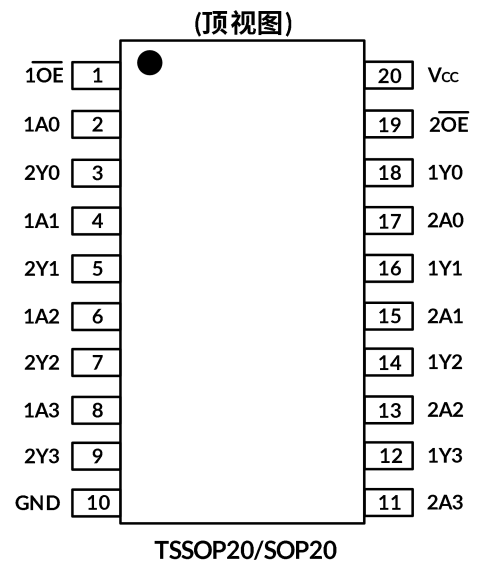
6 封装和订单说明⁽¹⁾

订单型号	工作温度(°C)	封装类型	丝印 ⁽²⁾	MSL	质量等级
JTLX244TXTSS20	-55 °C ~+125 °C	TSSOP20	JTLX244T	MSL1/3	企军标
JTLX244TXS20	-55 °C ~+125 °C	SOP20	JTLX244T	MSL1/3	企军标
JTLX244TXTSS20(W)	-55 °C ~+125 °C	TSSOP20	JTLX244T	MSL1/3	军温级
JTLX244TXS20(W)	-55 °C ~+125 °C	SOP20	JTLX244T	MSL1/3	军温级
TLX244TXTSS20	-40 °C ~+125 °C	TSSOP20	TLX244T	MSL1/3	工业级
TLX244TXS20	-40 °C ~+125 °C	SOP20	TLX244T	MSL1/3	工业级

注意:

- (1) 该信息是当前版本的最新数据。这些数据如有更新，将及时更新到我司官网，恕不另行通知。
- (2) 丝印可能会有其他附加的代码，用于产品的内控追溯（包括数据代码和供应商代码）或者标志产地。
- (3) TLXIC 装配厂使用符合 JEDEC 工业标准 J-STD-20F 的通用预处理设置对 MSL 级别进行分类。如果您的最终应用对预处理设置非常关键，或者您有特殊要求，请与 TLXIC 技术支持联系。

7 引脚定义和功能



引脚功能

引脚	引脚名称	类型 ⁽¹⁾	功能说明
TSSOP20/SOP20			
1	1OE	I	输出使能（低电平有效）。将 1OE 拉高，将所有输出置于三态模式。
2	1A0	I	1A0 输入
3	2Y0	O	2Y0 输出
4	1A1	I	1A1 输入
5	2Y1	O	2Y1 输出
6	1A2	I	1A2 输入
7	2Y2	O	2Y2 输出
8	1A3	I	1A3 输入
9	2Y3	O	2Y3 输出
10	GND	G	接地
11	2A3	I	2A3 输入
12	1Y3	O	1Y3 输出
13	2A2	I	2A2 输入
14	1Y2	O	1Y2 输出
15	2A1	I	2A1 输入
16	1Y1	O	1Y1 输出
17	2A0	I	2A0 输入
18	1Y0	O	1Y0 输出
19	2OE	I	输出使能（低电平有效）。将 2OE 拉高，将所有输出置于三态模式。
20	Vcc	P	电源。4.5V≤Vcc≤5.5V

(1) I=输入管脚, O=输出管脚, I/O=输入和输出管脚, P=供电管脚。

8 规格

8.1 绝对最大额定参数

在自然通风温度范围内（除非特别注明）⁽¹⁾

符号	参数		最小值	最大值	单位
V _{CC}	电源电压范围		-0.5	7	V
V _I ⁽²⁾	输入电压范围		-0.5	V _{CC} +0.5	V
V _O ⁽²⁾⁽³⁾	输出电压范围		-0.5	V _{CC} +0.5	V
I _{IK}	输入钳位电流	V _I <0 or V _I >V _{CC}		±20	mA
I _{OK}	输出钳位电流	V _O <0 or V _O >V _{CC}		±20	mA
I _O	连续输出电流	V _O = 0 to V _{CC}		±50	mA
	通过 V _{CC} 或 GND 的连续电流			±200	mA
θ _{JA}	结至环境热阻 ⁽⁴⁾	TSSOP20		40	°C/W
		SOP20		40	
T _J	结温 ⁽⁵⁾		-40	150	°C
T _{stg}	储存温度范围		-65	150	

- (1) 这里只表示产品在测试条件下得到的极限值，并不表示产品在这些条件下或者其他超出规格限定的参数条件下能够正常工作，超过上述绝对最大额定值所规定的范围将对产品造成损害，无法预测产品在上述条件外的工作状态。如果产品长期在上述条件外的条件下工作，可能影响产品性能。
- (2) 如果遵守输入和输出电流额定值，则可能会超过输入和输出负电压额定值。
- (3) V_{CC} 的值在“推荐工作条件”表中提供。
- (4) 封装热阻抗根据 JESD-51 标准计算。
- (5) 最大功耗是有关 T_{J(MAX)}、R_{θJA} 和 T_A 的函数。任意环境温度下的最大功耗为 P_D = (T_{J(MAX)} - T_A) / R_{θJA}。适用于直接焊接到 PCB 上的封装。

8.2 ESD 等级

以下 ESD 信息仅针对在防静电保护区内操作的敏感设备。

			标称值	单位
V _(ESD)	静电放电	人体模型 (HBM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 规范 ⁽¹⁾	±2000	V
		带电器件模型 (CDM), 符合 ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 规范 ⁽²⁾	±1000	V
		机械模型 (MM)	±200	V

- (1) JEDEC 文件 JEP155 指出，500V HBM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。
- (2) JEDEC 文件 JEP157 指出，250V CDM 允许使用标准 ESD 控制过程进行安全制造。



ESD 灵敏性警告

ESD 损坏的范围可以从细微的性能下降到完全的设备失效。精密集成电路可能更容易受到损坏，因为非常小的参数变化有可能导致器件不符合其公布的参数规格。

8.3 推荐工作条件

V_{CC} 是与输入端口和输出端口关联的电源电压。⁽¹⁾⁽²⁾

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	V_{CC}		4.5		5.5	V
高电平输入电压	V_{IH}	$V_{CC}=4.5V$ to $5.5V$	2			V
低电平输入电压	V_{IL}	$V_{CC}=4.5V$ to $5.5V$			0.8	V
输入电压	V_I		0		V_{CC}	V
输出电压	V_O		0		V_{CC}	V
高电平输出电流	I_{OH}	$V_{CC}=4.5V$ to $5.5V$			-24	mA
低电平输出电流	I_{OL}	$V_{CC}=4.5V$ to $5.5V$			24	mA
输入转换上升或下降速率	$\Delta t/\Delta v$	$V_{CC}=4.5V$ to $5.5V$			8	ns/V
自然通风条件下的工作温度范围	T_A		-55		125	°C

(1) 器件的所有未使用或驱动（悬空）数据输入（I/O）必须保持在逻辑高电平或低电平（最好是 V_{CC} 或 GND），以确保器件正常运行并最大限度地降低功耗。

(2) 所有未使用的控制输入端口必须保持在 V_{CC} 或 GND 上，以确保器件正常运行并最大限度地降低功耗。

8.4 典型电气参数

在推荐的自然通风温度范围内（典型值测试条件为：T_A = +25°C, 全温=-55°C~125°C，除非特别注明）

参数	测试条件	V _{CC}	温度	最小值 (1)	典型值 (2)	最大值 (1)	单位
V _{OH}	I _{OH} = -50μA	4.5V	全温	4.4			V
		5.5V		5.4			
	I _{OH} = -24mA	4.5V		3.76			
		5.5V		4.76			
	I _{OH} = -50mA	5.5V		3.85			
V _{OL}	I _{OL} = 50μA	4.5V	全温			0.1	V
		5.5V				0.1	
	I _{OL} = 24mA	4.5V				0.73	
		5.5V				0.69	
	I _{OL} = 50mA	5.5V				1.65	
I _I	V _I = V _{CC} or GND	5.5V	+25°C			±1	μA
			全温			±2	
I _{off}	V _I or V _O = 0 to 5.5V	0V	+25°C			±1	μA
			全温			±2	
I _{OZ} (3)	V _O = V _{CC} or GND, V _I = V _{IH} or V _{IL}	5.5V	+25°C			±1	μA
			全温			±2.5	
I _{CC}	V _I = V _{CC} or GND (4) I _O = 0	5.5V	+25°C			4	μA
			全温			40	
ΔI _{CC}	One input at 3.4 V, Other inputs at GND or V _{CC}	5.5V	+25°C		0.6		mA
			全温			1.5	
C _I	V _I = V _{CC} or GND	5V	+25°C		3.3		pF
C _O	V _O = V _{CC} or GND	5V	+25°C		5.5		pF

(1) 极限值是在 25°C 条件下进行的 100% 生产测试。通过使用统计质量控制 (SQC) 方法的相关性来确保工作温度范围的限制。

(2) 典型值表示在表征时确定的最可能的参数规范。实际典型值可能随时间变化，也将取决于应用和配置。

(3) 对于 I/O 端口，参数 I_{OZ} 包括输入漏电流。

(4) 器件的所有未使用输入端口必须保持在 V_{CCI} 或 GND 上，以确保器件正常运行。

8.5 开关特性

在推荐的自然通风温度范围内， $V_{CC} = 5\text{ V} \pm 0.5\text{ V}$ （除非特别注明）

参数	输入	输出	$T_A=25^{\circ}\text{C}$ ⁽¹⁾			$T_A=-55\sim125^{\circ}\text{C}$ ⁽¹⁾			单位
			最小值	典型值	最大值	最小值	典型值	最大值	
t_{PLH}	An	Yn	2.5	5.1	8.1	2.4		9.3	ns
t_{PHL}			2.4	5.0	8.0	2.3		9.0	
t_{PHZ}	$\overline{OE}$	Yn	2.1	4.6	7.8	2.0		8.4	ns
t_{PLZ}			2.6	5.4	8.4	2.4		9.9	
t_{PZH}	$\overline{OE}$	Yn	3.0	6.4	12.0	2.0		13.0	ns
t_{PZL}			1.4	3.3	5.7	1.1		9.5	

(1) 该参数由设计和/或特性确定，不在生产中进行测试。

8.6 工作特性

$T_A=25^{\circ}\text{C}$

参数		测试条件	$V_{CC}=5\text{V}$	单位
			典型值	
C_{pd} ⁽¹⁾	每个缓冲器/驱动器的功耗电容	$C_L = 50\text{ pF}$, $f = 1\text{ MHz}$	39	pF

(1) 每个收发器的功耗电容。

8.7 典型参数曲线

注意：本说明后面提供的图表和表格是基于有限数量样本的统计摘要，仅供参考。

测试条件为： $T_A = +25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC} = 5\text{V}$ ，除非特别注明。

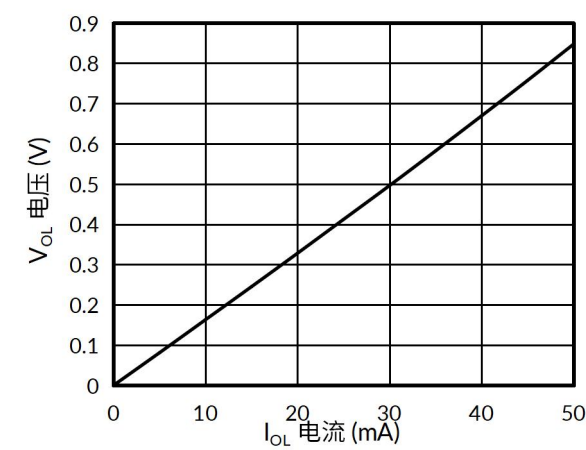


图 1. 电压与电流的关系

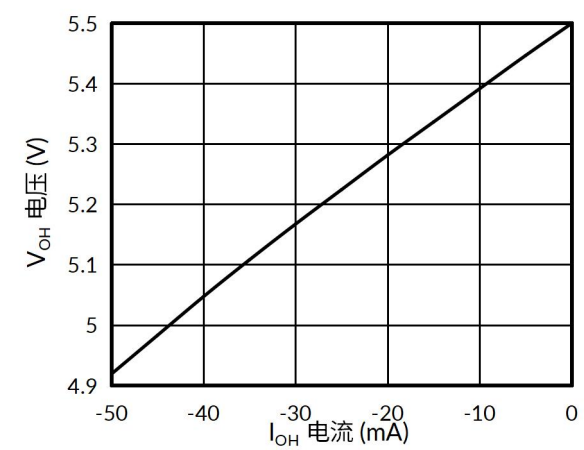
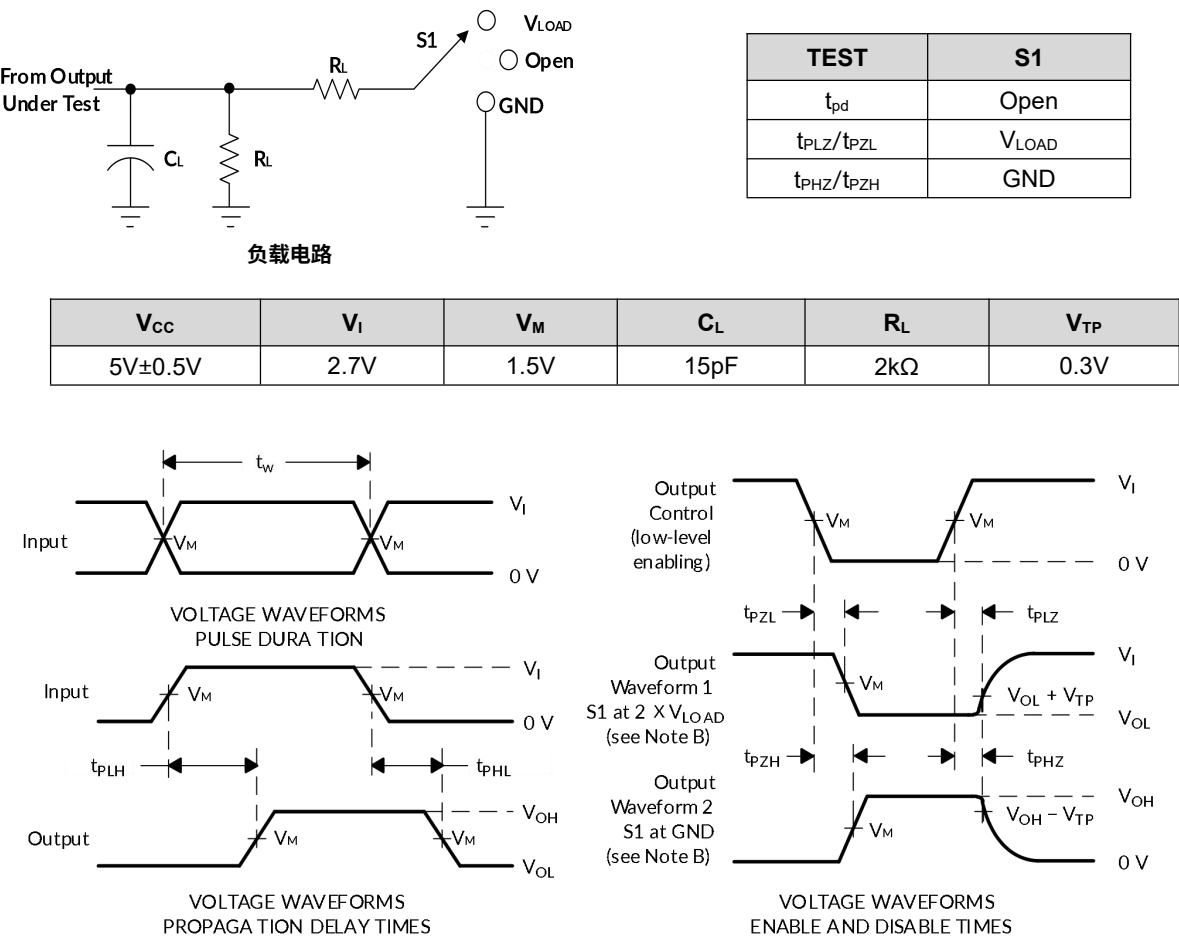


图 2. 电压与电流的关系

9 参数测量信息



- 注意：A. C_L 包括探头和夹具电容。
- B. 波形 1 适用于具有内部条件的输出，即输出为低电平，除非被输出控制禁用。
波形 2 适用于具有内部条件的输出，即输出为高电平，除非被输出控制禁用。
- C. 所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供： $PRR \leq 10\text{ MHz}$, $Z_o = 50\Omega$, $dv/dt \geq 1\text{ V/ns}$ 。
- D. 输出一次测量一个，每次测量都有一个转换。
- E. t_{PLZ} 和 t_{PHZ} 等于 t_{diso}
- F. t_{PZL} 和 t_{PZH} 等于 t_{eno}
- G. t_{PLH} 和 t_{PHL} 等于 t_{pdo}
- H. 所有参数和波形并非适用于所有设备。

图 3. 负载电路和电压波形

10 详细说明

10.1 概览

TLX244T 由两个 4 位缓冲器或驱动器组成，具有单独的输出使能 ($\overline{OE}$) 输入。三态输出由输出使能输入 $1\overline{OE}$ 和 $2\overline{OE}$ 控制。 $\overline{OE}$ 高电平导致输出处于高阻抗状态。当 $\overline{OE}$ 低电平时，器件将数据从输入 A 传递到输出 Y。为确保在上电或断电期间维持高阻抗状态， $\overline{OE}$ 必须通过上拉电阻器连接到 V_{CC} ；电阻器的最小值由驱动器的电流吸收能力决定。

10.2 特性说明

TLX244T 器件可以驱动多达 15 个 LSTTL 负载。该器件具有 $40\mu A I_{CC}$ 的低功耗。TLX244T 还具有三态输出，允许输出变为高阻抗、低电平或高电平。

11 应用与设计

以下应用设计部分中的信息不属于 TLXIC 器件规格的范围，TLXIC 不保证其准确性和完整性。TLXIC 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

11.1 应用信息

TLX244T 是一款高驱动 CMOS 器件，可用于关注输出驱动或 PCB 走线长度的多种总线接口类型应用。

11.2 典型应用电路

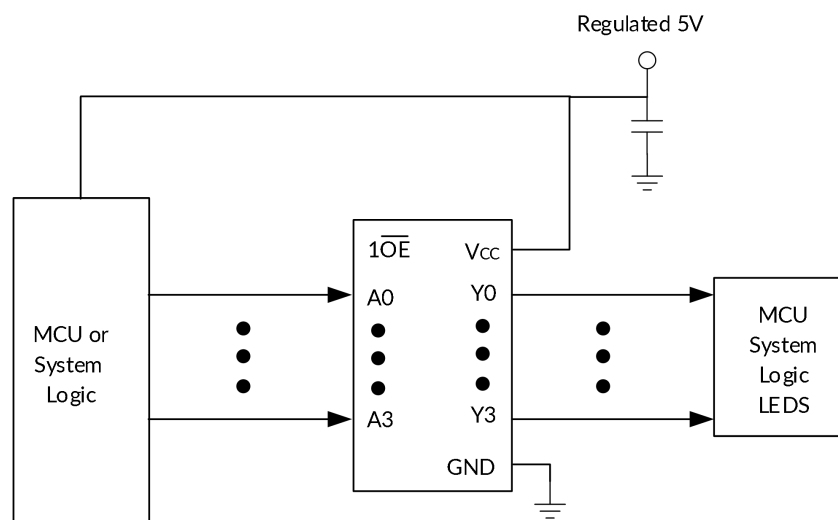


图 4. 应用电路图

11.3 设计要求

该器件采用 CMOS 技术，并具有平衡输出驱动。应注意避免总线争用，因为它可能会驱动超过最大限制的电流。高驱动也会在轻负载中产生快速边沿，因此应考虑布线和负载条件以防止出现振铃现象。

12 电源建议

电源引脚应配备良好的旁路电容器，以防电源干扰。对于单电源供电的设备，建议使用 0.1 μ F 的电容器；对于具有多个 Vcc 引脚的设备，则建议每个电源引脚使用 0.01 μ F 或 0.022 μ F 的电容器。可以并联多个旁路电容器来抑制不同频率的噪声。旁路电容器应尽可能靠近电源引脚安装。

13 PCB 版图设计

13.1 PCB 布局设计注意事项

在使用多位逻辑器件时，输入引脚不应悬空。实际应用中，数字逻辑器件的部分功能常处于闲置状态，例如：仅使用三输入端与门中的两个输入，或四缓冲门中仅启用三个门。这些未使用的输入引脚不应悬空，因为外部连接点电压未定义将导致器件工作状态异常。下面指定了在所有情况下都必须遵守的规则。所有闲置输入引脚必须接入高电平或低电平偏置，以杜绝悬空风险。具体闲置引脚需施加的逻辑电平取决于器件功能特性，常规做法是将其接至 GND 或 V_{CC} ，具体选择视实际便利性而定。

13.2 PCB 布局示意图

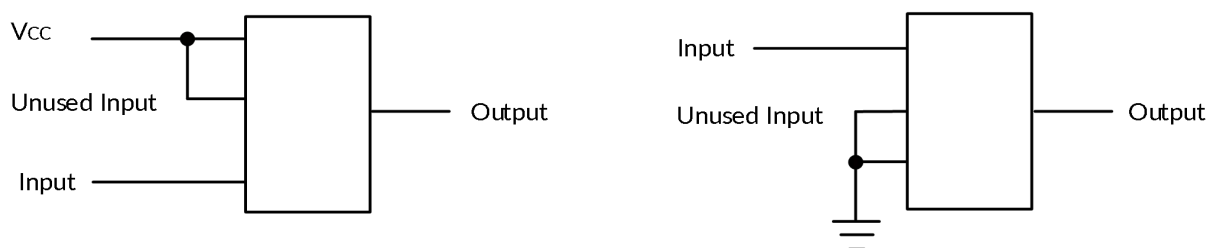
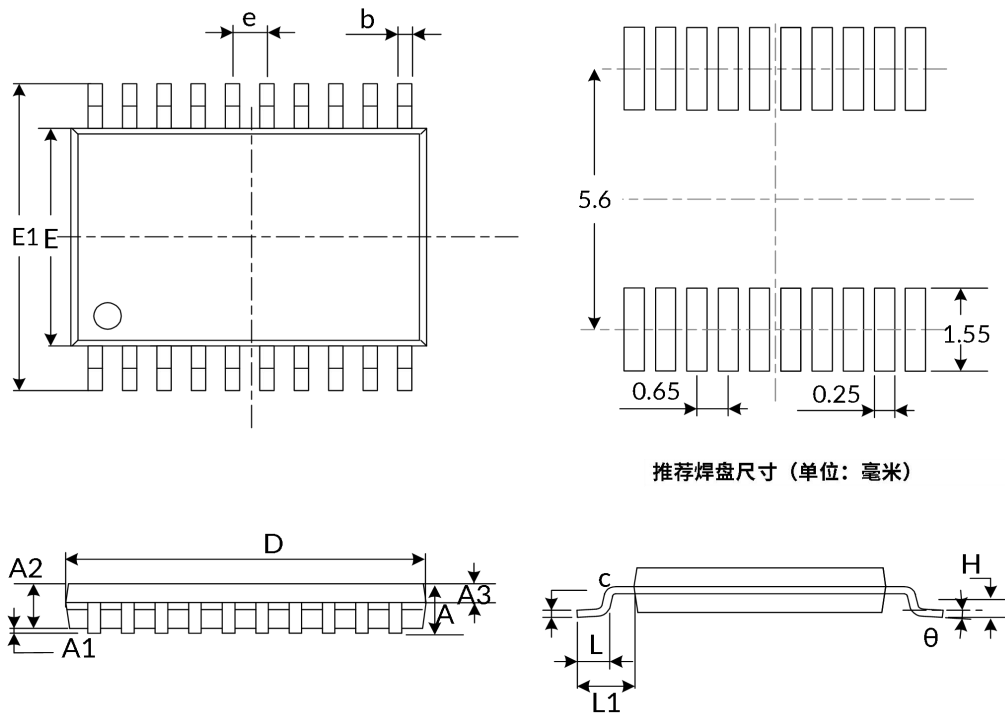


图 5. PCB 布局示意图

14 封装规格尺寸

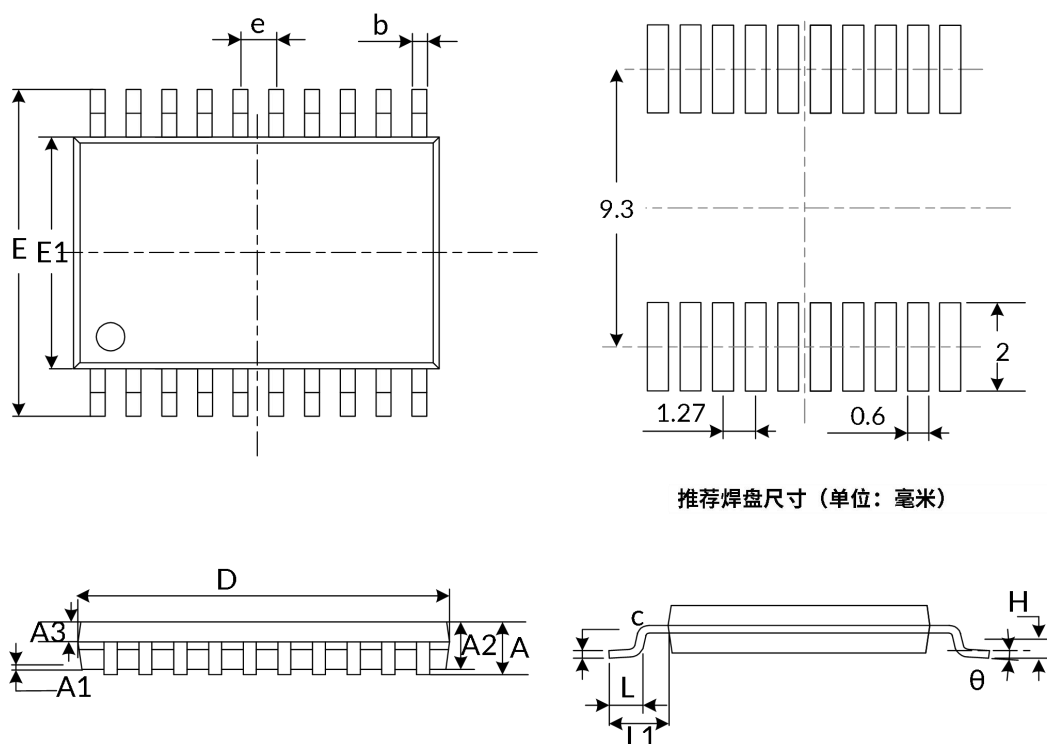
TSSOP20⁽⁴⁾



符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		1.200		0.047
A1	0.050	0.150	0.002	0.006
A2	0.800	1.050	0.031	0.041
A3	0.390	0.490	0.015	0.020
b	0.200	0.290	0.008	0.011
c	0.130	0.170	0.005	0.007
D ⁽¹⁾	6.400	6.600	0.252	0.260
E ⁽¹⁾	4.300	4.500	0.169	0.177
E1	6.200	6.600	0.244	0.260
e	0.650(BSC) ⁽²⁾		0.026(BSC) ⁽²⁾	
L	0.450	0.750	0.018	0.030
H	0.250(TYP)		0.010(TYP)	
θ	0°	8°	0°	8°
L1	1.00(REF) ⁽³⁾		0.039(REF) ⁽³⁾	

注意:

- 1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
- 2. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
- 3. REF 是 Reference 的缩写。
- 4. 本图如有更改, 恕不另行通知。

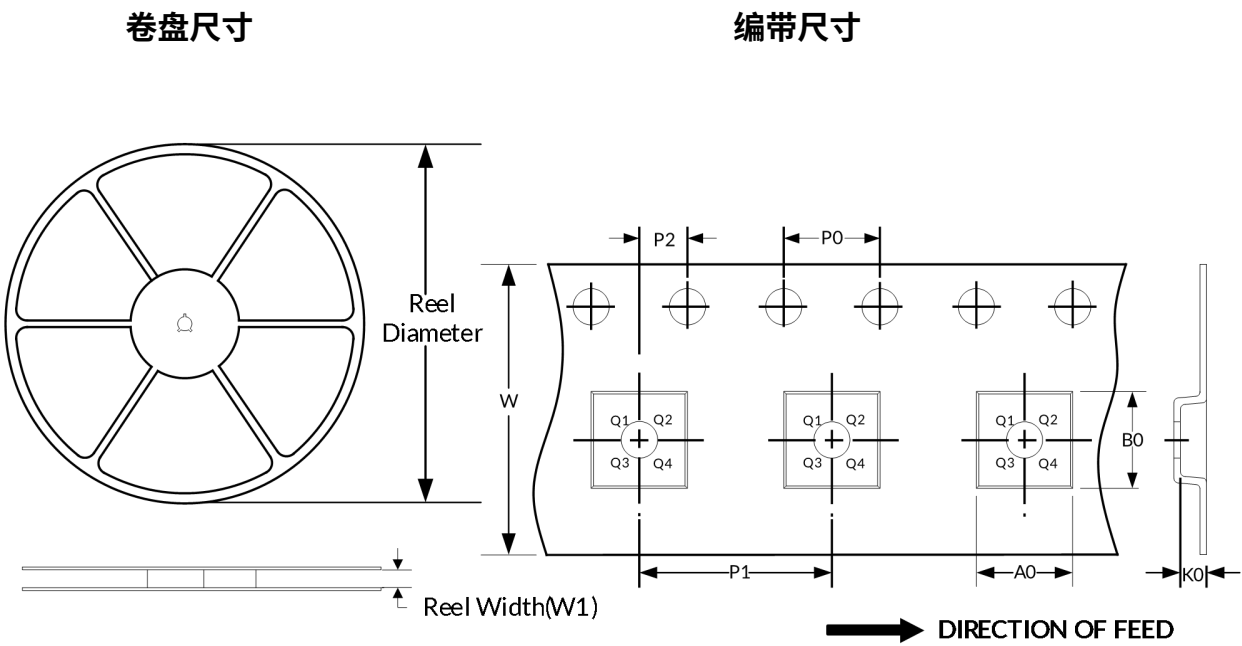
SOP20⁽⁴⁾

符号	尺寸 (单位: 毫米)		尺寸 (单位: 英寸)	
	最小值	最大值	最小值	最大值
A ⁽¹⁾		2.650		0.104
A1	0.100	0.300	0.004	0.012
A2	2.250	2.350	0.089	0.093
A3	0.970	1.070	0.038	0.042
b	0.390	0.470	0.015	0.019
c	0.250	0.290	0.010	0.011
D ⁽¹⁾	12.700	12.900	0.500	0.508
E	10.100	10.500	0.398	0.413
E1 ⁽¹⁾	7.400	7.600	0.291	0.299
e	1.270(BSC) ⁽²⁾		0.050(BSC) ⁽²⁾	
L	0.700	1.000	0.028	0.039
H	0.250(TYP)		0.010(TYP)	
θ	0°	8°	0°	8°
L1	1.400(REF) ⁽³⁾		0.055(REF) ⁽³⁾	

注意:

1. 不包括每侧最大 0.15mm 的塑封料或金属突起。
2. BSC (基本中心间距), “基本”间距为标称间距。
3. REF 是 Reference 的缩写。
4. 本图如有更改, 恕不另行通知。

15 包装规格尺寸



注意：图片仅供参考。请以实物为标准。

关键参数表

Package Type	Reel Diameter	Reel Width (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P0 (mm)	P1 (mm)	P2 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TSSOP20	13"	12.4	6.75	6.95	1.20	4.0	8.0	2.0	16.0	Q1
SOP20	13"	24.4	10.75	13.55	2.65	4.0	12.0	2.0	24.0	Q1

注意：

1. 所有尺寸均为标称尺寸。
2. 不包括每边最大 0.15 毫米的塑封料或金属突起。